

FED

Regionalgruppe Frankfurt

Bericht der Sitzung am 25.06.2019 bei Kraus Hardware GmbH

Sitzungsleitung, Eberhard Schmauch Leiter RG Frankfurt

Beginn: 13.00 Uhr Ende: 17.30 Uhr

Teilnehmer; 1 Teilnehmer

1. Begrüßung durch Eberhard Schmauch Leiter FED Regionalgruppe Frankfurt

Begrüßung der Teilnehmer, des Gastgebers, der Referenten und ihrer Themen sowie von Hr. Klaus Dingler Vorstandsmitglied des FED.

Hinweis auf FED Konferenz im September in Bremen. Überreichung des Gastgeschenkes mit der Hoffnung MA von Kraus in Bremen begrüßen zu dürfen.

2. Wahl eines Stellvertreters der Regionalleitung Frankfurt
Wahlleiter Hr. Dingler, einziger Kandidat Hr. Marc Rohletter, Fa. Schmersal, Wettenberg.
Der Kandidat wurde einstimmig öffentlich per Handzeichen gewählt.
3. Hr. Klaus Dingler stellte kurz den FED vor und stellte die Neuerungen des Verbandes.



Martin Borowski,
Göpel electronic GmbH
Referent



Johannes Hackl
KSG GmbH
Referent



Andreas Kraus
Geschäftsführer
Kraus Hard Hardware GmbH

4. Hr. Kraus begrüßte die Teilnehmer und stellte das Unternehmen vor.

Das Unternehmen Kraus Hardware GmbH beschäftigt z. Zt. 30 Mitarbeiter und sieht sich als Baugruppenfertiger für Klein- und Mittlere Serien mit hohen Ansprüchen.

5. Der erste Vortrag wurde von Hr. Borowski, Fa. Göpel electronic GmbH, Jena gehalten. Er erläuterte eindrucksvoll wie die Maschinen von Göpel Prüfsysteme Embedded Board

Tests durchführen. Wie der Funktionstest funktioniert und die Embedded Programmierung durchgeführt wird. (Vortrag ist auf der FED Internetseite zu sehen)

Darauffolgte eine Pause, mit Getränken und einem Imbiss, die zur regen Kommunikation genutzt wurde.

6. Den zweiten Vortrag hielt Hr. Hackl vom Leiterplattenhersteller KSG GmbH. Er stellte aus Sicht des Leiterplatten Herstellers vor wie es gelingt für verschiedene Aufgabenstellungen im Hochstrombereich den optimalen Leiterplatten Aufbau und das optimale Layout zu produzieren und bearbeiten. (Vortrag ist auf der FED Internetseite zu sehen)

7. Als letzten Programmpunkt stand noch die Firmenführung bei der Fa. Kraus Hardware an. Nachdem alle Teilnehmer vom Tagungsort zur Fa. Kraus Hardware über die Straße gegangen sind wurden sie mit ESD Kleidung versehen waren ging es durch die Elektronik Fertigung, die Röntgenabteilung, die Entwicklung, die Reparaturabteilung. Baugruppenreinigung und Mechanik. Die Stärke der Fa. Kraus Hardware liegen darin hoch komplexe und technologische anspruchsvolle Baugruppen zu fertigen aber auch als Dienstleister zu reparieren, befunden oder zu röntgen.

Gegen 17.30 Uhr endete der interessante Nachmittag Kraus Hardware und die Teilnehmer wurden von Hr. Kraus und Hr. Schmauch mit einem kühlen Eis nach einem heißen Tag verabschiedet.

Großostheim, 24.06.2019

Eberhard Schmauch